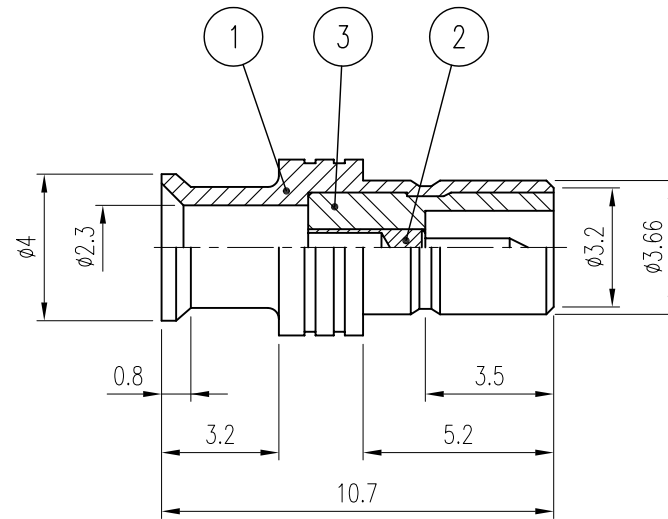


가공 ST											수 정 내 용				
											부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)											△				
ST(개선)											△				



	3	INSULATOR	1	TEFLON		H3119	
	2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	E3135	
	1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	D3134	
대체가능재질	품번	품명	수량	재질	표면처리	비고	
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 2003. 2. 17.			 KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017			
재질	승인						도명
	검도						
열처리	재도			SMB-P-RG-085			
보호피막처리	작성부서		연 구 소		A4	도번	
	적도 5/1	단위 mm	총량	CN00191-7/1			
						K315-092-002	